

平成 27 年 6 月 22 日

各 位

(一社) 日本溶射学会 関東支部
支部長 高橋 智
[公印略]

(一社) 日本溶射学会 関東支部平成 27 年度 第 1 回支部講演会
((一社) 表面技術協会 溶射・ライニング部会平成 27 年度 第 1 回研究会)
開催のお知らせ

表協 溶射・ライニング部会との共催により、下記の要領で平成 27 年度第 1 回支部講演会を開催いたします。各位におかれましては、是非ご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

日 時 平成 27 年 7 月 30 日 (木) 13:30~17:20

会 場 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス
会議室 D・E

〔東京都千代田区外神田 1-18-13
秋葉原ダイビル 12 階 1202 室
事務局 Tel 03-5294-0250〕

参加費 3,000 円、但し学生は無料

申込方法

電子メールにて、「第 1 回支部講演会参加希望」と題し

①ご芳名、②ご所属機関、③懇親会ご出欠をご連絡下さい。

【申込先】 高橋 智 (E-mail: takahashi-satoru@tmu.ac.jp)

【申込期限】 平成 27 年 7 月 23 日 (木)



————— プログラム —————

13:15~ 受 付

13:30~13:50 開会の挨拶・自己紹介

13:50~14:30 「溶射皮膜耐食性評価のための電気化学測定」

トーカロ (株) 溶射技術開発研究所 高谷 泰之 氏

14:30~15:10 技術紹介

「環境対応型水素ベース『ハイドロカット』について」

岩谷瓦斯 (株) 横田 忠男 氏、IGN 関東 (株) 梅原 和則 氏

15:10~15:40 休 憩

15:40~16:20 「貴金属溶射の紹介とその適用例」

田中貴金属工業 (株) 白金加工事業部 丸山 和雄 氏

16:20~17:00 「誘導加熱による液中・液滴浸炭方法」

第一高周波工業 (株) 技術部 技術開発部 古吟 孝 氏

17:00~17:10 イベント紹介

17:10~17:20 閉会の挨拶

17:30~19:30 懇親会、5,000 円/人 (秋葉原駅周辺のお店にて)

以上